

Būvprojekta sastāvs.

Objekts: Elektronikas centra ēka

Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju iela 9), Ventspilī.

Sēj.	Nosaukums	Marka
1.	Vispārīgā daļa	
	Topogrāfija	TI
	Ģeotehniskā izpēte	GI
	Arhitektūras daļa	
	Būvobjekta ģenerālplāns	ĢP
	Arhitektūras risinājumi	AR
2.	Arhitektūras risinājumi detalizēti	ARD
	Interjers	INT
Inženierisicinājumu daļa		
3.	Būvkonstrukcijas	BK
4.	Ventilācija, Apkure, Gaisa kondicionēšana	AVK
5.	Siltum mehānika, siltummezgls	SM
6.	Siltumapgāde, ārējie tīkli	SAT
7.	Elektroapgādes iekšējie tīkli	EL
8.	Elektroapgāde, ārējie tīkli	ELT
9.	Ūdensvads un kanalizācija, iekšējie tīkli	UK
10.	Ūdensapgāde, ārējie tīkli	UKT
11.	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma	UAS
12.	Darbu organizācijas projekts	DOP
13.	Ugunsdrošības pasākumu pārskats	UPP
Ekonomikas daļa		
14.	Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums	IS
15.	Būvdarbu apjomi	BA
16.	Izmaksu aprēķins	T